Titre du poster pour les journées ISP3D 2015

PrénomAuteur NomAuteur\*, PrénomAuteur NomAuteur\*

PrénomAuteur NomAuteur\*\*, PrénomAuteur NomAuteur\*\*\*

\*Adresse postale complète – adresse@email

\*\*Autre adresse postale – autre-adresse@email

\*\*\*Encore une autre adresse postale – encore-une-autre-adresse@email

**Mots Clefs (5 Max) :**.

Une référence récente liée à ces travaux :

[1] Breiman, L., J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone (1984). *Classification And Regression Trees*. New York: Chapman and Hall.

**Thème Principal ISP3D**:

(a prendre dans la liste suivante)

* Composants silicium et grand gap,
* Composants passifs,
* Protection des composant fortes tensions,
* Fiabilité des dispositifs de puissance,
* Intégration hybride et monolithique,
* Architectures,
* Commande rapprochée/protection,
* Gestion thermique, aspects thermomécaniques, mécanismes de défaillance,
* CEM,
* Autres.